

High Flex blir PCB Assembly Solutions

Mycronics division High Flex kommer från och med idag att verka under namnet PCB Assembly Solutions. Det nya namnet återspeglar divisionens växande produktutbud av avancerad produktionsutrustning och lösningar för tillverkning av kretskort.

Division PCB Assembly Solutions erbjudande omfattar ett brett utbud av produkter och lösningar, såsom jet printing, stenciltryckare, ytmonteringsmaskiner, 3D-inspektion, komponentlagring och mjukvarulösningar för processoptimering.

"Under de senaste åren har High Flex utökat sitt produktutbud. Det nya divisionsnamnet, PCB Assembly Solutions, stämmer väl överens med vårt produkterbjudande, marknadsfokus och långsiktiga tillväxtplaner", säger Clemens Jargon, Sr VP PCB Assembly Solutions på Mycronic.

För mer information, vänligen kontakta:

Clemens Jargon

Sr VP PCB Assembly Solutions

Tel: +46 8 638 52 00

E-post: clemens.jargon@mycronic.com

Sven Chetkovich

Director Investor Relations

Tel: +46 70 558 39 19

E-post: sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 20 maj 2025, klockan 10:00.

Om Mycronic

Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Mexiko, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland, USA och Vietnam. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com